

2024年3月期 第1四半期 決算説明会

2023年7月31日

執行役員
経営管理本部長
千田 浩章



- 1 2024年3月期 第1四半期 決算概要**
- 2 2024年3月期 業績予想**

- 1 2024年3月期 第1四半期 決算概要**
- 2 2024年3月期 業績予想

(単位：百万円)

	2023年3月期 第1四半期	2024年3月期 第1四半期	増減金額	増減率
売上高	491,954	479,420	-12,534	-2.5%
営業利益	41,428 (8.4%)	25,677 (5.4%)	-15,751	-38.0%
税引前利益	68,711 (14.0%)	50,477 (10.5%)	-18,234	-26.5%
親会社の所有者に 帰属する四半期利益	49,974 (10.2%)	37,392 (7.8%)	-12,582	-25.2%

平均為替 米ドル	130円	137円
レート ユーロ	138円	149円

注：（ ）内の数字は売上高比率

当社主要市場の市況低迷及びインフレの進行を主因に、減収減益

(単位：百万円)

	2023年3月期 第1四半期	2024年3月期 第1四半期	増減金額	増減率
設備投資額	44,367 (9.0%)	29,961 (6.2%)	-14,406	-32.5%
有形固定資産 減価償却費	25,310 (5.1%)	26,399 (5.5%)	1,089	4.3%
研究開発費	22,425 (4.6%)	24,984 (5.2%)	2,559	11.4%

注：（ ）内の数字は売上高比率

ファインセラミック製品や電子部品を中心に、需要状況に応じて一部設備投資を2Q以降へ延期

2024年3月期 第1四半期 事業セグメント別売上高



(単位：百万円)

事業セグメント別 売上高	2023年3月期 第1四半期		2024年3月期 第1四半期		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	率
コアコンポーネント	141,521	28.8%	134,065	28.0%	-7,456	-5.3%
産業・車載用部品	46,938	9.5%	52,864	11.0%	5,926	12.6%
半導体関連部品	87,909	17.9%	74,307	15.5%	-13,602	-15.5%
その他	6,674	1.4%	6,894	1.5%	220	3.3%
電子部品	95,401	19.4%	84,565	17.6%	-10,836	-11.4%
ソリューション	258,003	52.4%	264,605	55.2%	6,602	2.6%
機械工具	81,897	16.6%	80,448	16.8%	-1,449	-1.8%
ドキュメントソリューション	101,177	20.6%	103,574	21.6%	2,397	2.4%
コミュニケーション	47,501	9.6%	49,954	10.4%	2,453	5.2%
その他	27,428	5.6%	30,629	6.4%	3,201	11.7%
その他の事業	5,884	1.2%	5,330	1.1%	-554	-9.4%
調整及び消去	-8,855	-1.8%	-9,145	-1.9%	-290	—
売上高	491,954	100.0%	479,420	100.0%	-12,534	-2.5%

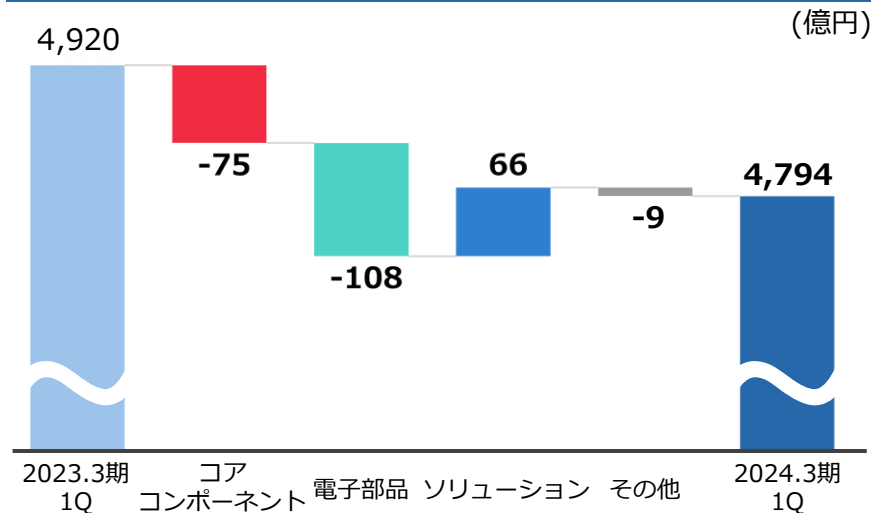
2024年3月期 第1四半期 事業セグメント別利益



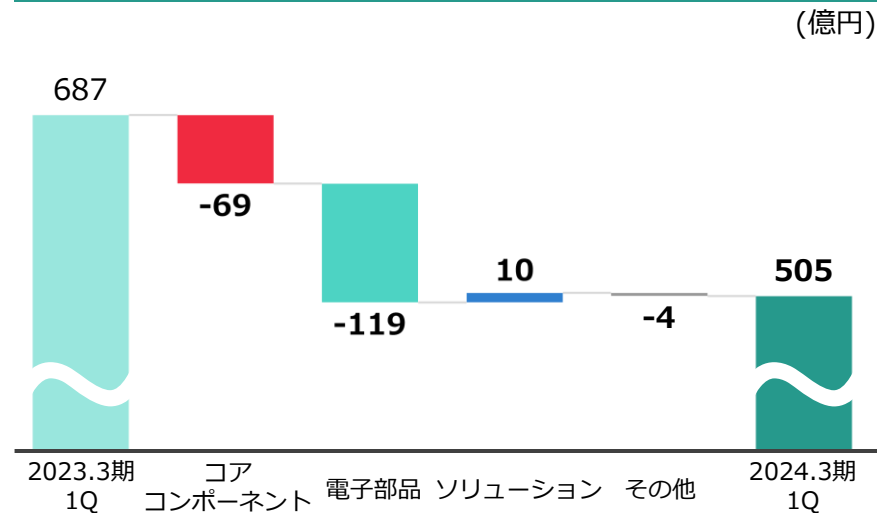
(単位：百万円)

事業セグメント別 利益	2023年3月期 第1四半期		2024年3月期 第1四半期		増減	
	金額	売上高比	金額	売上高比	金額	率
コアコンポーネント	20,754	14.7%	13,835	10.3%	-6,919	-33.3%
産業・車載用部品	4,502	9.6%	6,218	11.8%	1,716	38.1%
半導体関連部品	17,074	19.4%	7,903	10.6%	-9,171	-53.7%
その他	-822	—	-286	—	536	—
電子部品	16,007	16.8%	4,062	4.8%	-11,945	-74.6%
ソリューション	14,721	5.7%	15,681	5.9%	960	6.5%
機械工具	8,812	10.8%	5,024	6.2%	-3,788	-43.0%
ドキュメントソリューション	6,870	6.8%	9,022	8.7%	2,152	31.3%
コミュニケーション	-746	—	-543	—	203	—
その他	-215	—	2,178	7.1%	2,393	—
その他の事業	-6,159	—	-9,922	—	-3,763	—
事業利益 計	45,323	9.2%	23,656	4.9%	-21,667	-47.8%
本社部門損益等	23,388	—	26,821	—	3,433	14.7%
税引前利益	68,711	14.0%	50,477	10.5%	-18,234	-26.5%

売上高



税引前利益

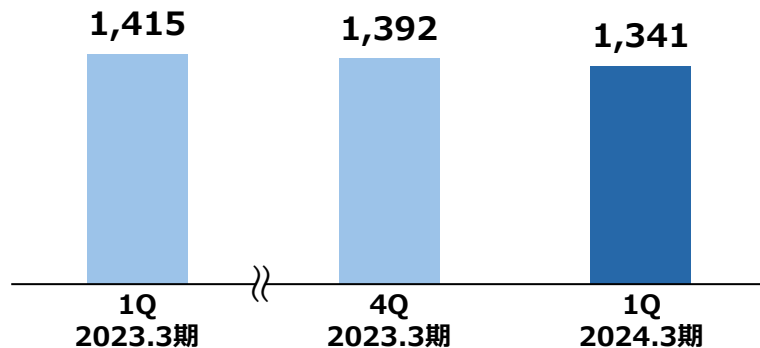


円安による増収効果はあったものの、前期Q4から続く当社主要市場(半導体関連、情報通信市場)での調整局面に伴い、主要部品の需要が減少し減収

減収の影響に加え、インフレによる原材料価格、エネルギーコスト等の上昇を主因に減益

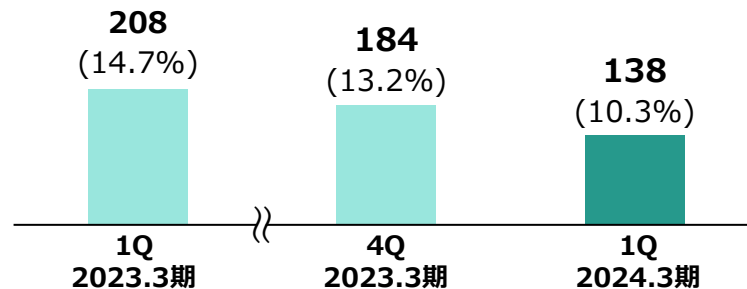
売上高

(億円)



事業利益(利益率)

(億円)



業績概況

<vs 2023.3期 1Q (前年同期比) Δ 5.3%>

- 半導体関連部品事業におけるスマートフォン市場向けセラミックパッケージ、及び情報通信インフラ市場向け有機基板の市況軟化を主因に減収

<vs 2023.3期 4Q (前四半期比) Δ 3.6%>

- 市況の軟化が継続し、減収

<vs 2023.3期 1Q (前年同期比) Δ 33.3%>

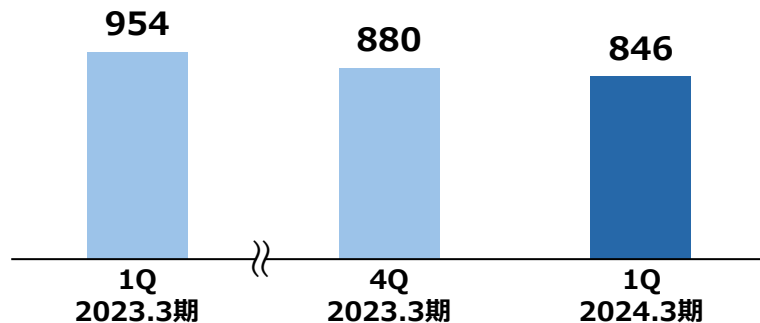
- 減収の影響に加え、減価償却費の増加等により減益

<vs 2023.3期 4Q (前四半期比) Δ 24.5%>

- 前年同期比較同様、減収及び減価償却費増加等を主因に減益

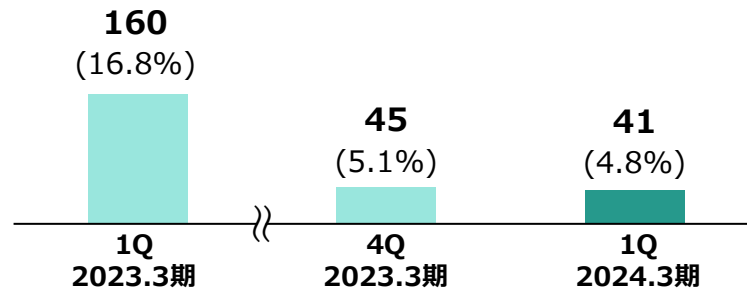
売上高

(億円)



事業利益(利益率)

(億円)



業績概況

<vs 2023.3期 1Q (前年同期比) Δ 11.4%>

- 在庫調整の影響が継続していることに伴い、情報通信市場向けのコンデンサや水晶部品等の販売減少を主因に減収

<vs 2023.3期 4Q (前四半期比) Δ 3.9%>

- 市場の調整局面が継続し、減収

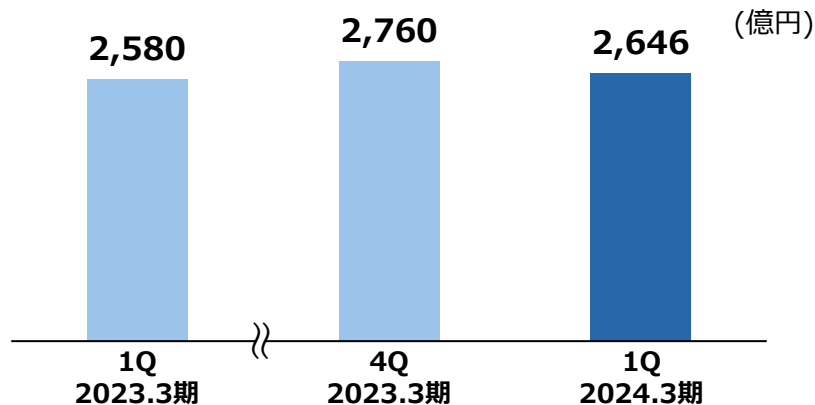
<vs 2023.3期 1Q (前年同期比) Δ 74.6%>

- 情報通信市場向けコンデンサや水晶部品等の高付加価値製品の減収を主因に、大幅減益

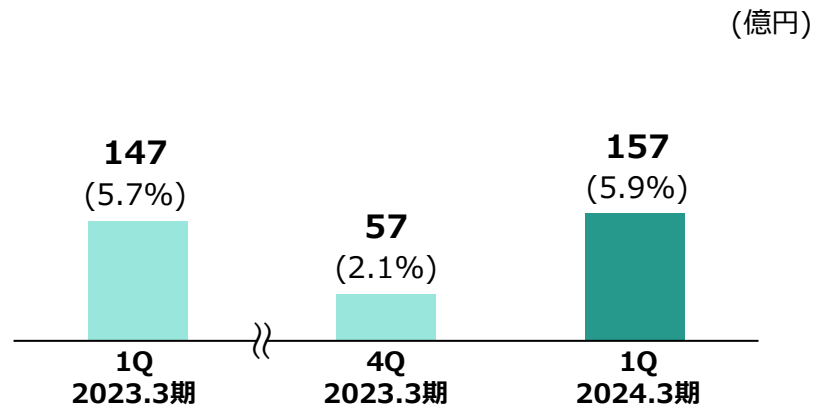
<vs 2023.3期 4Q (前四半期比) Δ 9.6%>

- 市場の調整局面が継続し、若干の減益

売上高



事業利益(利益率)



業績概況

<vs 2023.3期 1Q (前年同期比) +2.6%>

- 機械工具事業：主にアジア市場における在庫調整の影響による切削工具の販売減少
- ドキュメントソリューション事業：主力機種の堅調な販売や円安効果によりセグメント全体で増収

<vs 2023.3期 4Q (前四半期比) △4.1%>

- ドキュメントソリューション事業及びコミュニケーション事業における季節要因により減収

<vs 2023.3期 1Q (前年同期比) +6.5%>

- 機械工具事業は減益も、ドキュメントソリューション事業における増収等により、セグメント全体で増益

<vs 2023.3期 4Q (前四半期比) +172.3%>

- コミュニケーション事業における構造改革費用の影響が無くなったことを主因に、大幅増益

- 1 2024年3月期 第1四半期 決算概要
- 2 2024年3月期 業績予想**

2024年3月期 業績予想 (1)



(単位：百万円)

	2023年3月期	2024年3月期	増減金額	増減率
		5月公表数字から変更なし		
売上高	2,025,332	2,100,000	74,668	3.7%
営業利益	128,517 (6.3%)	147,000 (7.0%)	18,483	14.4%
税引前利益	176,192 (8.7%)	200,000 (9.5%)	23,808	13.5%
親会社の所有者に 帰属する当期利益	127,988 (6.3%)	145,000 (6.9%)	17,012	13.3%
基本的EPS(円)	356.60	408.40		

注1: () 内の数字は売上高比率

注2: 2024年3月期予想の基本的EPSは、2024年3月期第1四半期の期中平均株式数を用いて算出

平均為替	米ドル	135円	125円
レート	ユーロ	141円	130円

当社の主要市場である半導体関連や情報通信市場の回復時期は、下期以降の見込み

(単位：百万円)

	2023年3月期	2024年3月期	増減金額	増減率
		5月公表数字から変更なし		
設備投資額	173,901 (8.6%)	275,000 (13.1%)	101,099	58.1%
有形固定資産 減価償却費	108,757 (5.4%)	123,000 (5.9%)	14,243	13.1%
研究開発費	94,277 (4.7%)	115,000 (5.5%)	20,723	22.0%

注：（ ）内の数字は売上高比率

2024年3月期 事業セグメント別売上高予想



(単位：百万円)

事業セグメント別 売上高	2023年3月期		2024年3月期 5月公表数字から変更なし		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	率
コアコンポーネント	592,376	29.2%	620,000	29.5%	27,624	4.7%
産業・車載用部品	199,194	9.8%	225,000	10.7%	25,806	13.0%
半導体関連部品	364,579	18.0%	365,000	17.4%	421	0.1%
その他	28,603	1.4%	30,000	1.4%	1,397	4.9%
電子部品	378,536	18.7%	390,000	18.6%	11,464	3.0%
ソリューション	1,068,597	52.8%	1,115,000	53.1%	46,403	4.3%
機械工具	308,406	15.2%	315,000	15.0%	6,594	2.1%
ドキュメントソリューション	434,914	21.5%	455,000	21.7%	20,086	4.6%
コミュニケーション	207,793	10.3%	225,000	10.7%	17,207	8.3%
その他	117,484	5.8%	120,000	5.7%	2,516	2.1%
その他の事業	23,403	1.2%	20,000	0.9%	-3,403	-14.5%
調整及び消去	-37,580	-1.9%	-45,000	-2.1%	-7,420	—
売上高	2,025,332	100.0%	2,100,000	100.0%	74,668	3.7%

2024年3月期 事業セグメント別利益予想



(単位：百万円)

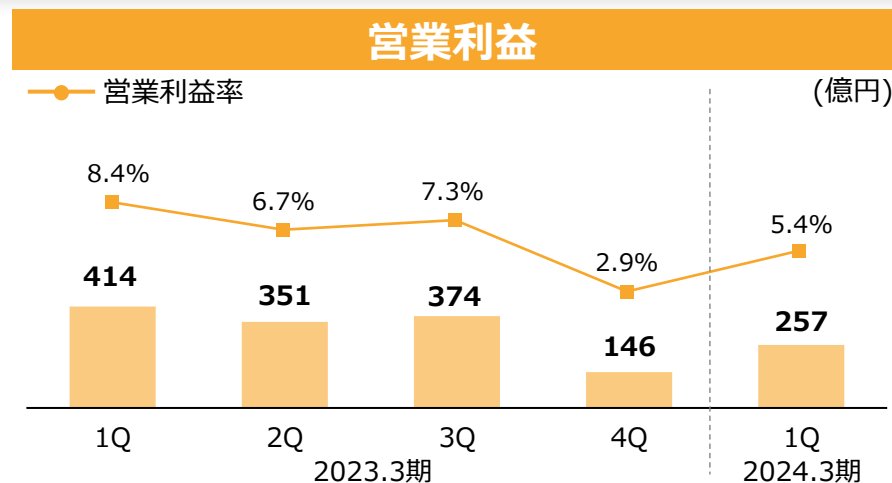
事業セグメント別 利益	2023年3月期		2024年3月期 5月公表数字から変更なし		増減	
	金額	売上高比	金額	売上高比	金額	率
コアコンポーネント	89,475	15.1%	86,000	13.9%	-3,475	-3.9%
産業・車載用部品	24,743	12.4%	32,000	14.2%	7,257	29.3%
半導体関連部品	67,702	18.6%	53,000	14.5%	-14,702	-21.7%
その他	-2,970	—	1,000	3.3%	3,970	—
電子部品	44,064	11.6%	55,000	14.1%	10,936	24.8%
ソリューション	42,239	4.0%	79,000	7.1%	36,761	87.0%
機械工具	23,279	7.5%	26,000	8.3%	2,721	11.7%
ドキュメントソリューション	33,706	7.8%	40,000	8.8%	6,294	18.7%
コミュニケーション	-11,729	—	3,000	1.3%	14,729	—
その他	-3,017	—	10,000	8.3%	13,017	—
その他の事業	-28,795	—	-45,000	—	-16,205	—
事業利益 計	146,983	7.3%	175,000	8.3%	28,017	19.1%
本社部門損益等	29,209	—	25,000	—	-4,209	-14.4%
税引前利益	176,192	8.7%	200,000	9.5%	23,808	13.5%

【ご参考】
2023年3月期1Q～2024年3月期1Q
四半期業績推移

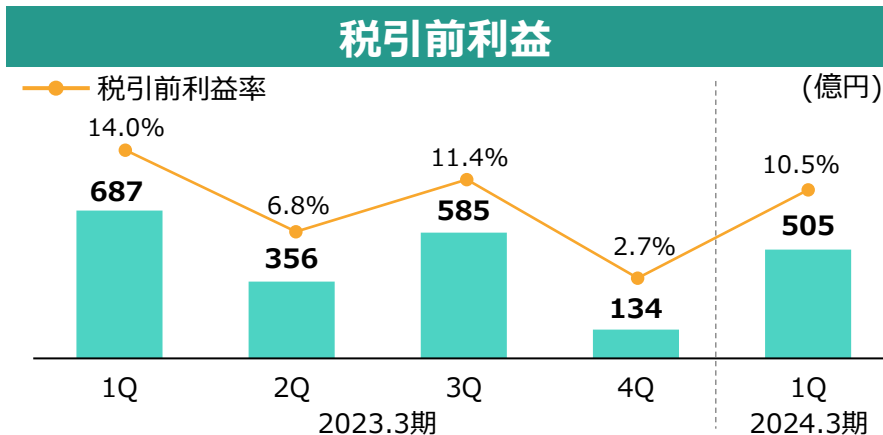
売上高



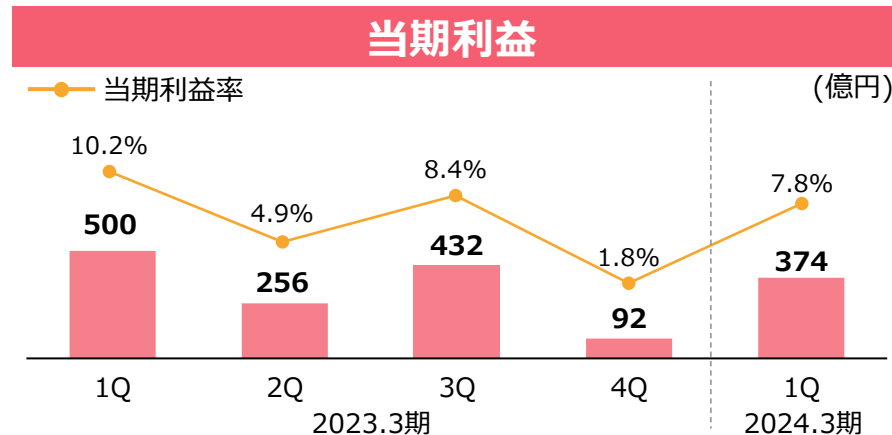
営業利益



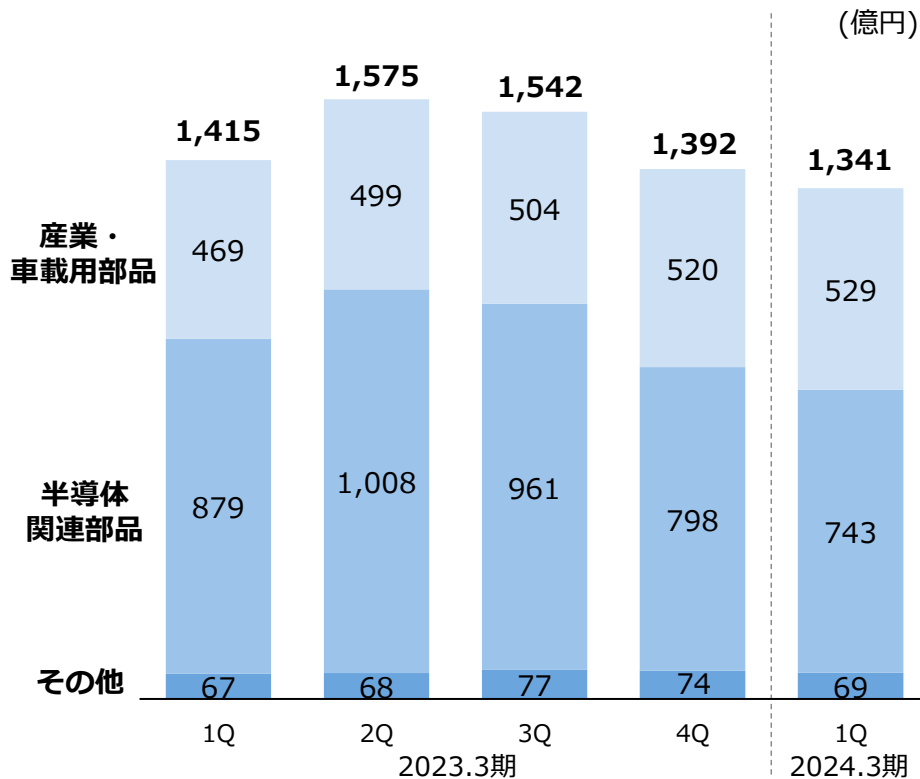
税引前利益



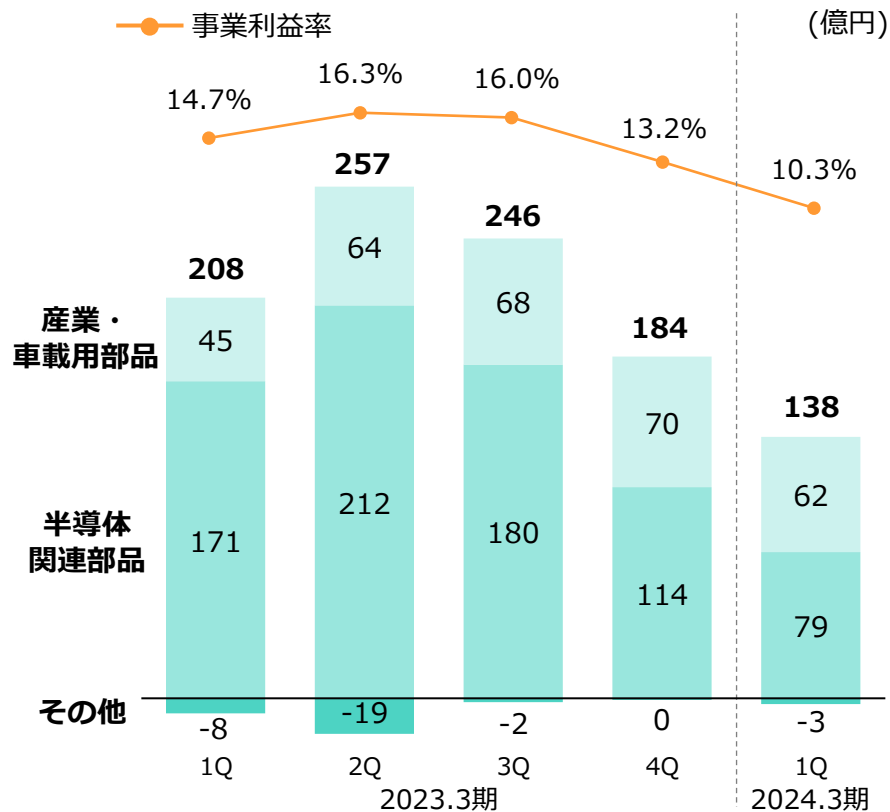
当期利益



売上高



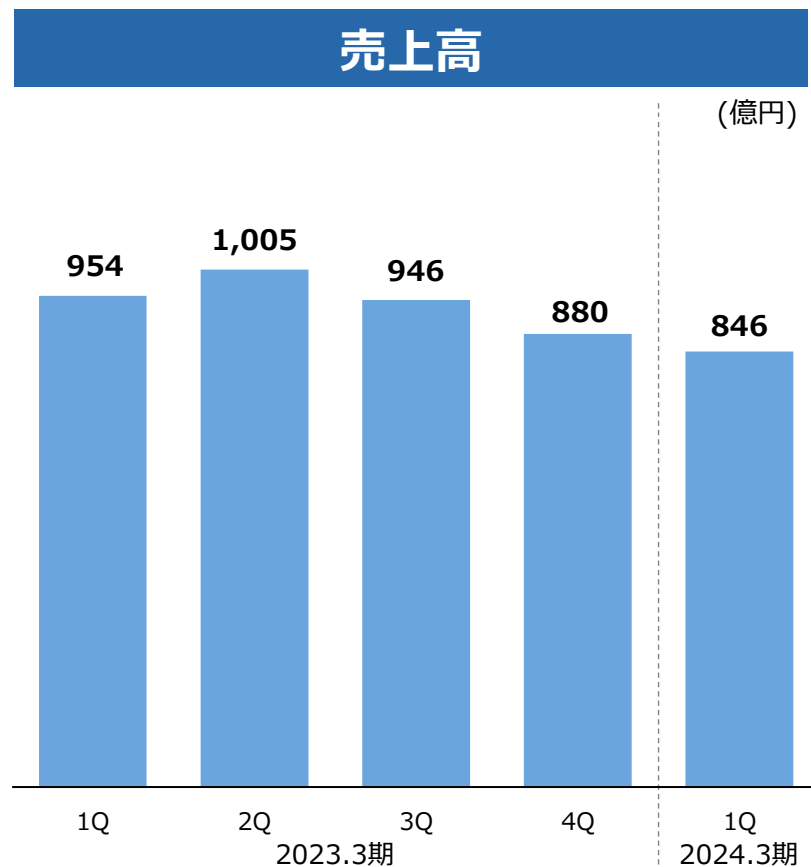
事業利益



注：事業利益率は百万円単位で算出

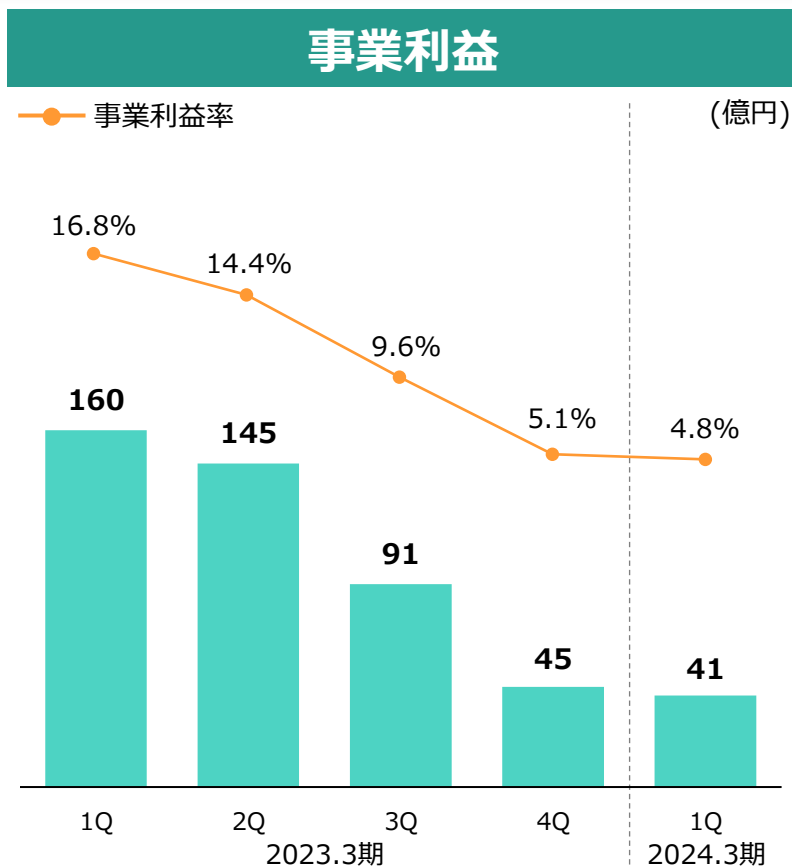
売上高

(億円)



事業利益

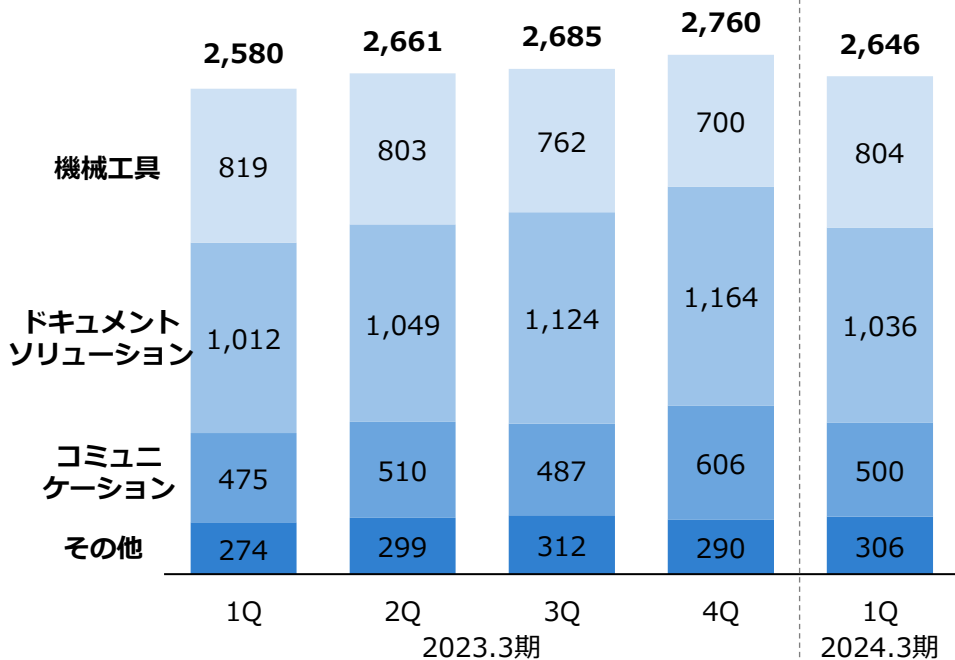
(億円)



注：事業利益率は百万円単位で算出

売上高

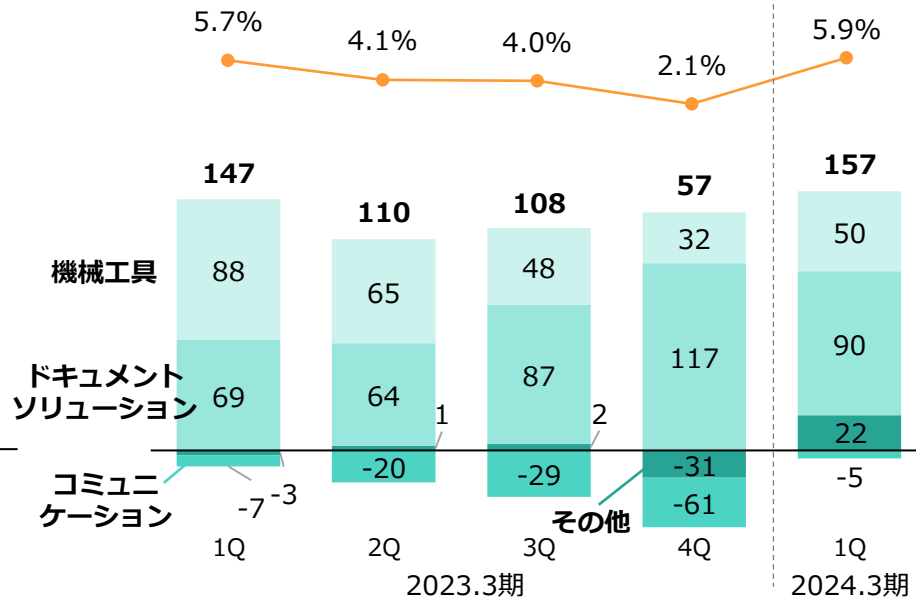
(億円)



事業利益

(億円)

● 事業利益率



注：事業利益率は百万円単位で算出

将来の見通しに関する記述等について

この資料に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点で入手できる情報に鑑みて、当社が予想を行い、所信を表明したものであり、既知及び未知のリスク、不確実な要因及びその他の要因を含んでいます。これらのリスク、不確実な要因及びその他の要因は下記を含みますが、これらに限られるものではありません。

- (1) 日本及び世界経済の一般的な状況
- (2) 当社が事業や輸出を行う国における経済、政治、法律面の諸条件の想定外の変化
- (3) 為替レートの変動が当社の事業実績に及ぼす影響
- (4) 当社製品が直面する激しい競争による圧力
- (5) 当社の生産活動に用いられる原材料のサプライヤーの供給能力及びその価格の変動
- (6) 外部委託先や社内工程における製造の遅延又は不良の発生
- (7) 今後の取り組み又は現在進行中の研究開発が期待される成果を生まない事態
- (8) 買収した会社又は取得した資産から成果や事業機会が得られない事態
- (9) 優れた人材の確保が困難となる事態
- (10) サイバー攻撃等により当社の情報セキュリティが被害を受ける事態及びその復旧や維持に多額の費用が必要となるリスク
- (11) 当社の企業秘密及び特許を含む知的財産権の保護が不十分である事態
- (12) 当社製品の製造及び販売を続ける上で必要なライセンスにかかる費用
- (13) 既存の法規制又は新たな法規制への意図しない抵触
- (14) 環境規制の強化による環境に関わる賠償責任及び遵守義務の負担
- (15) 世界的な気候変動に関連する諸課題への対応遅れによるコスト増や企業ブランドの低下を招く事態
- (16) 疾病・感染症の発生・拡大、テロ行為、国際紛争やその他類似の事態が当社の市場及びサプライチェーンに及ぼす影響
- (17) 地震その他の自然災害によって当社の本社や主要な事業関連施設並びに当社のサプライヤーや顧客が被害を受ける事態
- (18) 売掛債権の信用リスク
- (19) 当社が保有する金融商品の価値の変動
- (20) 当社の有形固定資産、のれん並びに無形資産の減損処理
- (21) 繰延税金資産及び法人税等の不確実性
- (22) 会計基準の変更

上記のリスク、不確実な要因及びその他の要因により、当社の実際の業績、事業活動、展開又は財政状態は、将来の見通しに明示又は黙示される将来の業績、事業活動、展開又は財政状態と大きく異なる場合があります。当社は、この資料に含まれている将来の見通しについて、その内容を更新し公表する責任を負いません。

THE NEW VALUE FRONTIER



京セラ株式会社